

연수 제안서

연구 분야	랜덤 스핀 소자를 이용한 확률론적 컴퓨팅
연구 과제명	랜덤 스핀 소자를 이용한 확률론적 컴퓨팅
연수 제안 업무	차세대 반도체 소자 공정 및 특성 분석
<p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 : 2021.10.01.~2023.2.28</p> <p>- 연수 내용 :</p> <p>1. 반도체 공정 장비를 활용한 차세대 반도체 소자 공정 및 특성 측정</p>	
소속 부 서 : 스핀융합연구단	
연수 책임자 : 이억재	